











- *a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen printed circuit board layout, component side view modèle de carte imprimée, vue du côté à équiper
- *b Leiterplattenrand printed circuit board edge bord de carte imprimée

Bestellbezeichnu	ng Polzahl	Verpackungseinhe	
Designation	Poles	Package unit	
Désignation	Pôles	Unité d'emballage	
2410 06	4	150	

Verpackung: im Tablett Packaging: in tray Emballage: en tableau

2410 06

USB-2.0-Einbaukupplung Typ A, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

1. Temperaturbereich

2. Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V0 nach UL 94 Kontaktfeder CuSn, unternickelt und vergoldet Lötanschluss CuSn, unternickelt und verzinnt Gehäuse Stahl, verzinnt

3. Mechanische Daten

Vibrationsfestigkeit Unstetigkeiten < 1 µs Steckkraft ≤ 35 N ≥ 10 N 1500 Ziehkraft

Steckzyklen Kontaktierung mit USB-Steckern 2410 07, 2410 08,

2431, 2480

4. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand \leq 30 m Ω \leq 1 A 30 V AC Bemessungsstrom Bemessungsspannung 750 V/60 s Prüfspannung $\label{eq:continuous} \begin{array}{l} \geq 1 \; \mathsf{G}\Omega \\ \leq 2 \; \mathsf{pF} \end{array}$ Isolationswiderstand Kapazität Impedanz 90 $\Omega \pm 15 \%$

2410 06

USB 2.0 chassis socket type A, angular version, for printed circuit boards, surface mounting technology (SMT)

1. Temperature range -55 °C/+105 °C

2. Materials

PBT GF, V0 according to UL 94 Body Contact spring CuSn, pre-nickeled and gilded Solder pin CuSn, pre-nickeled and tinned Shell steel, tinned

3. Mechanical data

Vibration resistance discontinuities < 1 µs Insertion force

Withdrawal force > 10 N 1500 Mating cycles Mating with

USB plugs 2410 07, 2410 08, 2431,

2480

4. Electrical data

Contact resistance ≤ 30 mΩ Rated current Rated voltage ≤ 1 A 30 V AC Test voltage 750 V/60 s Insulation resistance $\begin{array}{l} \geq 1 \; \mathsf{G}\Omega \\ \leq 2 \; \mathsf{pF} \end{array}$ Capacitance Impedance 90 $\dot{\Omega}$ ± 15 %

2410 06

Embase femelle USB 2.0 type A, version angulaire, pour cartes imprimées, technique des montages en surface

-55 °C/+105 °C 1. Température d'utilisation

2. Matériaux

Corps isolant PBT GF, V0 suivant UL 94 Ressort de contact CuSn, sous-nickelé et doré Plot à souder CuSn, sous-nickelé et étamé **Boîtier** acier, étamé

2. Caractéristiques mécaniques

discontinuités < 1 μ s \leq 35 N \geq 10 N Résistance contre vibrations Force d'insertion

Force de séparation Nombre de manœuvres 1500 Raccordement avec

connecteurs mâles USB 2410 07, 2410 08, 2431, 2480

3. Caractéristiques électriques

Résistance de contact \leq 30 m Ω ≤ 1 A 30 V AC Courant assigné Tension assignée Tension d'essai 750 V/60 s Résistance d'isolement $\geq \text{1 G}\Omega$ ≤ 2 pF Capacité 90 Ω ± 15 % Impédance